

# 九州地区の活動状況 (ミニマル3DIC・パッケージ開発状況)



2019年4月12日 ミニマル3DICファブ開発研究会 産総研 九州センター



# ミニマルファブ関係図(つくば&九州)

## 半導体前工程

- ・トランジスタ形成
- · 配線層形成 · MEMS

3D化 ·TSV

半導体組立・パッケージ

## 産総研 つくば

## (一社)ミニマルファブ推進機構

## ファブシステム研究会

- ・ミニマルプロセス開発
- ・ミニマルシステム開発
- ・ミニマル装置開発

ミニマルファクトリシステムWG等

## ミニマルファブ技術研究組合(完了)

・24企業+産総研つくば (前工程設備の開発を中心に実施)

## 産総研 九州センター

## ミニマル3DICファブ開発研究会

3D化·TSV

プラズマプロセス開発WG

パッケージング 14機種開発

ミニマル規格/共同研究・開発

# サポイン事業による装置開発(九州局) 8件完了

- ①デバイス検査 ②超音波接合③角形ウェハー塗布
- ④イオンビームスパッタ ⑤TSVめっき⑥CD-SEM
- ⑦TSV高速エッチンク ⑧両面アライメント機能マスクレス露 光、その他関東局1件、東北局1件にも参加



## 産総研 九州センター



ミニマル3DICファブ開発研究会は、 九州センター直轄の組織。

# ミニマル3DICファブ開発研究会

会長 平井寿敏 (産総研九州センター 所長) 幹事 浅野種正 (九州大学大学院 教授)

年会費:不要

## 2018年度活動内容(九州地区)



- 【1】ミニマル3DICファブ開発研究会 コア開発会議
  - ・1回/月 で継続開催中
- 【2】 ミニマルパッケージング装置をつくば→九州へ移設
  - •2018.7.19搬入
- 【3】ミニマルファブ体験講座
  - ・2018年1月~12月で計6回実施
- 【4】「ミニマルIoTデバイス実証ラボ」設立
  - ·2018年9月1日設立
  - ・2018年10月17日 「ミニマルBGAパッケージング試作ラインオープニングワークショップ |開催
- 【5】その他
  - ・マルチチップボンダー開発開始 ・インクジェットプリンター改善
  - ・薄型モールドSiPパッケージ等の検討

# 産総研九州センター ミニマルBGAパッケージング試作ライン オープニング・ワークショップ



2018年10月17日(水) 13:00~産総研・九州センター(佐賀県鳥栖市)

13:10~14:10 基調講演

「ミニマルファブ構想とデバイス産業の将来」

産総研 ナノエレクトロニクス研究部門 首席研究員

/ミニマルIoTデバイス実証ラボ 副ラボ長 原 史朗

14:10~14:30 取組紹介

「九州におけるミニマルファブの取り組みと今後の展開」

産総研 九州センター 所長/ミニマルIoTデバイス実証ラボ ラボ長 平井 寿敏

14:30~15:00 特別講演

「(株)ピーエムティーが目指すミニマルファブを活用したファウンドリ・ビジネス」 株式会社ピーエムティー 執行役員 三宅 賢司 様

15:10~17:10 ライン見学、他

ミニマルBGAパッケージング試作ライン見学 ミニマルファブ関係パネル展示・サンプル展示・技術相談等

出席者170名(関係者40名含む)、 ライン見学者114名、交流会91名と 大盛況であった!

## 2018年度活動内容(九州地区)



## 【1】ミニマル3DICファブ開発研究会\_コア開発会議

- ・ミニマル3DIC・実装に関する装置やプロセス開発の討議
- ・ミニマルBGA、QFN、SIPパッケージ検討、パッケージ特許出願の特許性検討



- ☆第70回コア開発会議(2018年6月 九州産業技術センター)
  - ・九州で新たに取り組むパッケージのブレーンストーミング実施
- ☆第76回コア開発会議 (2019年1月 九州産業技術センター)
  - ・プラズマグループからのサポイン関係報告
- ☆第77回コア開発会議 (2019年2月 九州産業技術センター)
  - ・薄型モールドSiPパッケージの提案 ・パッケージング装置のハイブリッド販売について



## ☆第76回コア開発会議(2019年1月 九州産業技術センター)

## ・ミニマルプラズマ関連研究会からの研究のご紹介

## <u>1:ミニマル水プラズマアッシング装置の開発</u>

- ① 会社紹介 大西康弘様((株)米倉製作所 取締役社長)
- ② 研究室紹介·開発内容説明 石島達夫様(金沢大学 教授) 代理 相澤洸様

## 2:ヘリコン波プラズマ技術を用いたミニマルファブ用超高速マルチスパッタ装置の開発

- ① 会社紹介 千葉隼人様((株)ワイドテクノ)
- ② 研究室紹介・開発内容紹介 高橋和貴様(東北大学 准教授)代理 千葉様

## 3:マイクロ波励起プラズマを用いた低ダメージ薄膜形成用ミニマル装置の開発

- ① 会社紹介 小林誠治様((株)コーテック 技術企画室 部長)
- ② 研究室紹介・開発内容紹介 後藤哲也様(東北大学 准教授)

# 【2】パッケージング装置 つくば→九州へ移設AIST

- ▶ 2015年3月 ミニマルファブショールームを建設
  - つくばから4機種の装置を移設・塗布、露光、現像、プラズマエッチング
- > 2016年1月より一部稼働開始 2016年6月 部屋拡張(2部屋に拡大)
- ▶ 2018年3月 ショールーム訪問者数 1.000名達成
- ▶ 2018年度7月19日 つくばよりパッケージング装置移設
- > 今後九州地区での活用を検討(MEMS·LSI·SIP等のパッケージ試作)

## MAX32台まで 設置可





# 【3】ミニマルファブ体験講座の開催



### ミニマルファブを体験してみませんか ?

### minimal Fab

## ニマルファブ体験講座

リソグラフィー装置を用いて。

ミニマルファブとは、半導体デバイスを直径 1/2 インチ (12.5 mm) のウェハに一品作りするため の装置群であり、オリジナルの IOT デバイス等の開発・試作にも有用な設備です。中でも「リソグラ フィー」は IoT デバイス作製の要素技術ともいえる基本プロセスです。

産総研九州センターでは、デバイスの開発・試作に関心のある企業の皆様や、これを支援する各県 公設試等の皆様に、ミニマルファブの構想および概要を理解していただくとともに、ミニマルファブ を用いた「リソグラフィー」を実習することでミニマルファブの操作の基本を習得していただくこと を目的に、『ミニマルファブ体験講座』を開講しています。

産業技術総合研究所 九州センター

### 随時受付中

ミニマルファブやリソグラフィに興味のある企業の技術者 これを支援する各県公設試の研究者等 (リソグラフィの原理は理解していることが望ましい)

お申込み 下記までお電話かメールでお申込み下さい。

0942-81-3640 tick 0942-81-4097

mini3dic-ml@aist.go.jp

産業技術総合研究所 九州センター

17:00 開購



### 【目的】

デバイスの開発・試作に関心のある企業や 各県の公設試の皆様を対象に、 ミニマルファブの概要を理解して頂き、 リソグラフィー装置を用いて 操作の基本を習得するもの

## 【プログラム】

- ・ミニマルファブの概要紹介
- ・リソグラフィー装置の紹介と実習 (名刺を半導体回路に見立てて、

ウェハー上に塗布・露光・現像を実施)

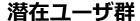
2018.1より計6回実施済



今後はBGAパッケージング についても実施予定

# 【4】「ミニマルIoTデバイス実証ラボ」





ソフトウェア企業

ロボットメーカ

半導体メーカ

家電メーカ

大学・高専

潜在ユーザに超低コスト・短納期 のデバイス試作環境を提供

### 潜在ユーザ開拓 (株)PMT 横河SS(株) FAIS 福岡IST 九工大 九州センタ SIIO

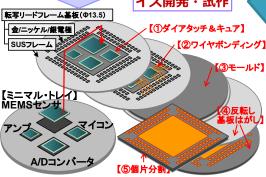
ミッション③



九州センターで開発したセンサ類



製造現場で利用 可能なIoTデバ イス開発・試作



九州で開発してきた センシング技術の IoTデバイス化

ミニマルIoTデバイス 実証ラボ



ミッション②

つくばセンター



コネクテッド・



ミニマルファブを モデルとする"つな がる工場"の実証

- ミニマルファブを核とする新しいデバイス 製造産業エコシステムを創出
- 九州発の新たなデバイス産業の創出を加速



## ★ミニマル3DICファブ開発研究会\_コア開発会議

## 九州地区は3D・パッケージングの装置プロセス開発を 最大限に加速し、ミニマルファブ構築に貢献します!





第73回(2018年9月)

第75回(2019年11月)







第77回(2019年2月)



# 為せば成る 為さねば成らぬ ミニマルファブ 夢装置見参 我ら信念なり!



過去最多規模の36名参加!